# Ga-Al フラックスを用いた AlN の液相エピタキシャル成長

S/13 57 635

# 安 達 正 芳\*

shinshinkiei

## 1. はじめに

AlGaN 系 LED は, GaN と AlN の混合比により, 3.4から 6.2 eV までの範囲で発光波長を選択できるため、殺菌光源 や蛍光体と組み合わせた白色光源、高密度情報記録光源な ど、幅広い用途での使用が期待されている<sup>(1)</sup>.このAlGaN 系 LED の基板材料の候補として、AlGaN との格子整合性の 高さから, SiC, GaN, および AlN が挙げられる.しかし, SiC や GaN はそれぞれ 380 nm, 365 nm よりエネルギーの高 い光を吸収するため、取り出せる波長領域が制限される. そ のため、AIN が基板候補として最良となるが、AIN の持つ 融点の高さ、高温での解離圧の高さから、シリコン単結晶の ように自身の融液から AIN 単結晶を作製することは極めて 困難である.これまでハイドライド気相成長法や昇華法など の方法で、バルク AIN 単結晶の作製が試みられているが、 結晶のサイズおよびコストに対して実用化に耐えうる製造プ ロセスは確立されていない. そのため, 現在多くの研究者が 紫外波長に対し透明なサファイア基板を用いた AIN ヘテロ エピタキシャル成長法の開発を行っている.近年,サファイ ア単結晶の口径は増大しており、8インチ径の基板も入手で きるようになった. サファイアをテンプレートとして用いる ことで、大口径のAIN/サファイアテンプレートの作製が期 待できる. サファイアをテンプレートとして用いた AlN の ヘテロエピタキシャル成長では、格子不整合が問題となる. 有機金属気相成長法ではこの格子不整合を克服するため、表 面を溝加工したサファイア基板上に AlN を成長させ,界面 応力の緩和と貫通転位密度の低減を意図した Lateral epitaxial overgrowth (LEO) 法が用いられている<sup>(2)</sup>. この手法の導

入により貫通転位密度の低減が実現されているが,実用化に 向け今後さらなる高品質化が必要となる.

当研究室では,窒化反応の駆動力を制御しながらサファイ ア基板表面を窒化し,厚さ10 nm の高品質な AlN 薄膜を得 る技術を確立している<sup>(3)(4)</sup>. この基板をテンプレートとして 用いることで AlN のホモエピタキシャル成長が実現し, LEO 法のような溝加工プロセスを導入しなくとも格子不整 合の問題を克服することができる.

そこで筆者らは、深紫外発光素子用の基板の実用化を目指し、Ga-Alをフラックスとして用いた新しい液相エピタキシャル成長法(LPE)を開発し、AlNの厚膜化プロセスの研究を行っている<sup>(5)(6)</sup>.本稿では、このGa-Alフラックス法を説明する.

#### 2. Ga-Al 液相成長法

液相成長法を用いた AlN のエピタキシャル成長に関し て,これまでに Kamei ら<sup>(7)</sup>と Isobe ら<sup>(8)</sup>の報告がある. Kamei らはフラックスとして Cu-Al を用い,1873-1973 K の常圧下で膜厚 180 μm の AlN を作製した.また Isobe ら は Ca-Sn-Al フラックスを用い,1173 K,0.5 MPa におい て膜厚 1.8 μm の AlN の作製している.しかし,どちらも AlGaN 系発光素子の基板としては結晶品質が十分ではな く,課題が残る.

筆者らは液相成長法に用いるフラックスとして Ga-Al 二 元系を用いている. Ga は 302.8 K の低融点を示しながら 2477 K の高沸点を示す物質である. また Ga-Al 二元系合金 は典型的な共晶系であり,融点の高い金属間化合物を形成し ない. また, Ga 自身も窒素と結合し GaN を形成するが,

<sup>\*</sup> 東北大学助教;多元物質科学研究所(〒980-8577 仙台市青葉区片平 2-1-1) Liquid Phase Epitaxial Growth of AlN Using Ga-Al Flux; Masayoshi Adachi (Institute of Multidisciplinary Research for Advanced Materials (IMRAM), Tohoku University, Sendai) Keywords: *AlN*, *LPE*, *epitaxial growth*, *Ga*-Al flux, nitrided sapphire substrate



GaN は 1119 K 以上の常圧窒素雰囲気下において分解する<sup>(9)</sup> ため,1119 K 以上で保持することで AlN のみを選択的に成 長させることが可能となる.これらの理由から Ga-Al フラ ックスは本手法に適すると考えている.

図1に実験装置の概略図を示す.縦型管状炉内にアルミナ 製炉芯管を挿入し、炉芯管の上下に真空フランジを取り付け る.炉芯管内の均熱帯にGa-Alフラックスを入れたアルミ ナ製の坩堝を設置し、炉芯管内を窒素ガスで置換する.フラ ックスを加熱・融解した後、アルミナ管で支えられたアルミ ナ製の基板ホルダーをフラックスに浸漬させ、基板上の AIN 膜をホモエピタキシャル成長させる.これまでのCuを フラックスとして用いた研究では、成長プロセス中の窒素供 給のため、コールドクルーシブルを用い電磁撹拌させる方 法<sup>(10)</sup> やTiをフラックスに添加し窒素溶解度を上げる方 法<sup>(11)</sup>が報告されている.本研究では、簡便かつ直接的な窒 素の供給を実現するため、アルミナ管を通してフラックスに 直接窒素ガスを吹き込みバブリングした.この窒素ガスの導 入により、常圧下でのAINの成長に成功した.この窒素ガ スの吹き込みも本手法の独自性の一つである.

#### 3. 窒化サファイア基板をテンプレートとする効果

本研究では、テンプレートとして窒化サファイア基板を用いる.この窒化サファイア基板のメリットを確認するため、 窒化サファイア基板と窒化させていないサファイア基板を同時に試料ホルダーに設置し、LPE 成長実験を行った.

この実験では成長条件を,温度1573 K,成長時間5h, フラックス組成 Ga-40 mol%Al,バブリングガスの流量20 sccm とした.また,窒化サファイア基板,サファイア基板 ともに c 面のジャスト基板を用いた.

図2にそれぞれの基板の(0002)のX線ロッキングカーブ (XRC)を示す.(a)が窒化サファイア基板,(b)が窒化して いないサファイア基板,上にそれぞれLPE成長させたAlN のXRCである.XRCの半値幅はそれぞれ(a) 50,(b) 1307



図2 (a)窒化サファイア基板,(b)窒化していないサフ ァイア基板上に成長した AlN の(0002)X 線ロッ キングカーブ.

arcsec である. この比較から, 窒化基板をテンプレートとして用いることで AIN のホモエピタキシャル成長が実現され,成長した AIN の c 軸配向性が著しく向上していることが分かる. この結果により, 窒化基板をテンプレートとして用いることの利点が明らかとなった.

#### 4. フラックス組成の最適化

フラックスの最適なAl濃度を決定するため、Ga-30 mol%AlからGa-60 mol%Alまでの組成のフラックスを用 いてLPE 成長実験を行い,配向性と膜厚を評価した.この 実験での他の成長条件は、3.の実験と同様に、成長温度を 1573 K, 成長時間を5h, バブリングガスの流量を20 sccm とした.表1にそれぞれのフラックスを用いて成長した AIN の(0002)の XRC の半値幅を,テンプレートとして用い た窒化サファイア基板(LPE 成長させる前)の値と併せて示 す. 表1より, Ga-40 mol%Al および Ga-50 mol%Al の組 成のフラックスで成長した AlN が高い c 軸配向性を示して いることがわかる.図3にそれぞれのフラックスで成長した AlN の断面 SEM 像を示す.全ての像で AlN が観察された が、Ga-60 mol%Alのフラックスで成長した基板では、サ ファイアに浸食された箇所が見られた. サファイアの浸食が 見られなかった他の組成から成長した AlN に関して, 膜厚 は, Ga-40 mol%Al で成長した AlN が最も厚く, 1.2 µm で あった.

これら c 軸配向性と膜厚の 2 つの観点から,1573 K にお ける成長では Ga-40 mol%Al が最適であることが分かった.

#### 5. 成長温度の影響

本手法において成長温度が結晶成長速度および品質に及ぼ

表 1	各組成のフラックスで成長した AlN の LPE 前後
	の(0002)のXRC の半値幅(arcsec).

Al 濃度	30 mol%	40 mol%	50 mol%	60 mol%Al
液相成長前	36	36	54	43
液相成長後	79	50	68	374



図3 30から60 mol%Al までの濃度のフラックス中で 成長した AlN の断面 SEM 像. 文献(5)に掲載.

す影響を調べるため、1373から1773 K までのそれぞれの温 度で AIN の成長実験を行った.フラックスの組成は Ga-40 mol%Al とし、3. および 4. の実験と同様に成長時間を 5 h、 バブリングガス流量を 20 sccm とした.この中で成長温度 を 1773 K とした実験では、実験中にバブリングガスを流せ なくなり、実験を遂行できなかった.これは、成長温度が高 くなったことで AIN が基板上のみでなく、ノズルの先端な どフラックス内のいたるところで核生成し、3 次元成長した ため、ノズルが閉塞されたと考えられる.

図4に1373Kから1673Kまでの各温度で成長したAlN の断面の SEM 像を示す. 1373 K では結晶が部分的に成長 しており,層を形成していないことが分かる.また1473K 以上の成長温度では温度の上昇とともに AlN が厚膜化して いるのがわかる.しかし、1673 K で成長した AIN には、そ の基板表面に3次元形状を持った結晶が存在している.こ の3次元形成物の組成をSEM-EDXで分析したところ、表 面の3次元結晶もAINであることがわかった.これは, 1673 Kの比較的高温域において、フラックスの自由表面に AlN が3次元核生成し、成長終了後基板をフラックスから 引き揚げる際に、フラックス表面に現れた3次元結晶をフ ラックスとともにすくいあげ,その結果,表面に図4(a)の ような3次元結晶が現れた、と考えられる.また、図5に 各温度で成長した AlN の(0002)および(10Ī2)の XRC の半 値幅を示す. 1673 K で成長した AlN の(0002)の半値幅が大 きくなっているが、これは表面に現れている3次元形成物 の影響であると考えられる.この1673Kの(0002)の値を除 いてはほぼ変化は見られず、今回の実験の温度範囲では、結 晶品質に成長温度は影響しないことが分かった.



図4 1373から1673 K の温度で成長した AlN の断面 SEM 像. 文献(6)に掲載.



図5 各温度で成長した AIN の(0002)および(1012)の X線ロッキングカーブの半値幅. 文献(6)に掲載.



図 6 AlN 結晶の成長速度のアレニウスプロット. 文献 (6)に掲載.

図4に示した断面 SEM 像から,層を形成していない 1373 Kを除いた各温度における結晶の成長速度を算出し た.図6にアレニウスプロットした成長速度を示す.この傾 きから算出したみかけの活性化エネルギーは220 kJ/mol で あった.本プロセスは3つの素過程から構成される.それ ぞれ,

(1) 窒素ガスのフラックスへの溶解

(3) 基板上における溶解窒素とAlの反応によるAlN生成 である.(3)の溶解窒素とAlの反応において,1573K以下で はAlNは基板表面でのみ生成する.しかしながら1773K ではAlNの生成反応がフラックス内のいたるところで起こ り,その結果,ノズルを閉塞したものと考えられる.1673 Kの実験ではノズルを閉塞させるほどではないが3次元 AlNがフラックス中に生成したため,図4(a)に示すような 表面の3次元形成物が現れたと考えられる.本プロセスに おける律速段階の決定には,さらに窒素ガスの溶解の活性化 エネルギーやフラックス中の窒素の拡散に関するデータが必 要となる.今後,動力学的な検討からも成長速度の上昇を目 指していきたい.

### 5. 面内配向性と回転ドメインの単一化

本研究でシードとして用いる窒化 C 面サファイア基板に は,面内に互いに約1°ずれた2つの回転ドメインが存在す る.その窒化サファイア上に AlN を LPE 成長させること で,回転ドメインが LPE 成長層にも引き継がれてしまう. 図7(a)に窒化 C 面サファイア基板の(1010)の XRC,(b)に 窒化サファイア基板上に LPE 成長した AlN の(1012)の XRC を示す.図7より,窒化サファイア層の回転ドメイン を引き継いで AlN が LPE 成長していることがわかる.

この回転ドメインを単一化するため,LPE 成長直前に窒 素雰囲気下で2時間保持し,その後LPE 成長させる実験を 行った.LPE 成長直前に高温で保持することで,窒化サフ ァイア基盤が面内で再配列し,単一ドメイン化することが期 待できる.保持する温度は,1173 K,1373 K,1573 K とし た.図8にそれぞれの基板の(1012)のXRCを示す.保持温 度の上昇とともに,高Omega側のピークが低くなり,低 Omega 側のピークが高くなっていることが分かる.これ は,窒化基板を高温で保持することで,高Omega 側に対応 するドメインが再配列して低Omega 側のドメインの一部に なったことを示している.この結果より,LPE 前の高温保 持により,成長するAIN を単一化できることが示された.



図7 (a)窒化サファイア基板の(10Ī0)X 線ロッキング カーブと(b)アニール処理なしで窒化サファイア 上に成長した AIN の(10Ī2)X 線ロッキングカー ブ. 文献(6)に掲載.

ここで、回転ドメイン発生の起源及び単一化メカニズムに ついて考察する.サファイアはコランダム構造を取る.コラ ンダム構造では、アニオンとカチオンの数の差から生じるク ーロン力の不均衡によって、アニオンの配置が歪むことが知 られている.サファイアの場合、この歪みによって、酸素原 子の距離が2種類現れる.図9にサファイア中の酸素原子 の配置を示す.太い線で示した距離が0.252 nm、細い線で 示した距離が0.287 nm(いずれも室温)<sup>(12)</sup>である.この c 軸 に対する原子一層分のモノレイヤーは3回対称で対称線を 持たないため、180°ずれた面は区別される.その互いに 180°ずれたモノレイヤーが c 軸に対し交互に現れる.我々 は、本研究で得られた窒化サファイアの回転ドメインが、こ のサファイアの c 面内の酸素原子の配置に起因していると考 えた.

ここで、本手法における回転ドメインの単一化メカニズム について考察する.上述の通り、我々は窒化サファイア中の 回転ドメインはそれぞれのモノレイヤー中の酸素イオンの配 置の歪みに起因していると考えている.1573 K で窒化サフ ァイア基板をアニールした時、サファイアの酸素原子の格子 振動の振幅は室温より大きくなっている.この格子振動の振 幅が酸素原子の平衡位置の歪みと同程度になることで、サフ ァイア上の窒化膜は酸素原子の平衡位置の歪みを感じること



図8 各温度でLPE 成長前に2h保持してから成長さ せたAlNの(1012)X線ロッキングカーブ. 文献 (6)に掲載.



図 9 サファイア中の酸素原子の配置. 太い線は 0.252 nm,細い線は 0.287 nm の距離を表す. 文献(6) に掲載.

なく再配列することが可能となる.その状態で2時間保持 することで,AlN 中の回転ドメインが単一化できたと考え た.窒化サファイアを単一ドメイン化した後,5時間液相成 長させ,基板を取り出す.その取り出しの際,基板は室温ま で冷やされるため,再度サファイアの格子振動は小さくな り,酸素原子の平衡位置の歪みが顕著となる.しかし,液相 成長したAlN は窒化サファイアとは違いμm オーダーの膜 厚を持つため,サファイアの酸素原子の平衡位置の歪みに引 きずられることなく単一ドメインを保持できると考えた.

この回転ドメイン単一化メカニズムを裏付けるため, 1573 K での酸素原子の格子振動による平衡位置からの変位 を概算した.X線散乱のデバイワラー因子は

$$M = 8\pi \langle u^2 \rangle \left(\frac{\sin\theta}{\lambda}\right)^2 = B\left(\frac{\sin\theta}{\lambda}\right)^2 \tag{1}$$

と表される.ここで $\langle u^2 \rangle$ は原子の平均二乗変位、 $\lambda$ はX線の 波長である.またBは

$$B = \frac{6h^2 T}{mk\Theta^2} \left( \Phi(x) + \frac{x}{4} \right) \tag{2}$$

と表される. ここで,

$$x = \Theta/T \tag{3}$$

$$\Phi(x) = \frac{1}{x} \int_0^x \frac{\xi}{e^{\xi} - 1} d\xi \qquad (4)$$

である. hはプランク定数, T は温度, m は原子の質量, k はボルツマン定数, Θ はデバイ温度である. これらの式を 用いることで,物質のデバイ温度から原子の平均二乗変位を 算出することができる.過去の測定<sup>(13)</sup>により推測されるサ ファイアのデバイ温度は900-1000 K であり,この値を用い て1573 K におけるサファイアの酸素原子の格子振動の平均 二乗変位を算出すると,0.012-0.013 nm を得る.2種の酸 素原子間距離の差は0.035 nm であるため原子1個当たりの 原子の平衡位置からのずれは0.017-0.018 nm であり,1573 K での格子振動の平均二乗変位は平衡位置からのずれの 70%に達することがわかる.ここまでに比較してきた酸素 原子の平衡位置からのずれは室温での値を使用している.し かし、Ishizawa らの測定の結果<sup>(14)</sup>から、サファイアの格子 は温度とともに膨張するが、2種の酸素原子距離の差は 2170 Kまで2桁の範囲で変化していないことがわかってお り、室温における距離の差の値を使用することに関して問題 はない.

#### 5. まとめと今後の展望

筆者らの一連の研究により,本手法における最適条件が決 定され,その結果,深紫外発光素子用の基板作製手法として 本手法が実用化に向け期待できる手法であることが示され た.現在,大型化に向けた研究も行なっており,今後,実用 化を目指した研究を行っていく.

#### 文 献

- (1) 福山博之:金属, 79(2009), 985.
- (2) M. Imura et al.: Appl. Phys. Lett., 89(2006), 221901.
- (3) H. Fukuyama et al.: J. Appl. Phys., 100 (2006), 024905.
- (4) H. Fukuyama et al.: J. Appl. Phys., 107 (2010), 043502.
- (5) M. Adachi *et al.*: Phys. Stat Sol. (a), **208**(2011), 1494.
- (6) M. Adachi *et al.*: Mat. Trans., **53**(2012), 1295.
- (7) K. Kamei et al.: Phys. Stat. Sol. (c), 4(2007), 2211.
- (8) H. Isobe et al.: Jpn. J. Appl. Phys., 44(2005), L488.
- (9) K. T. Jacob *et al.*: J. Mater. Res., **22**(2007), 3475.
- (10) T. Tanaka *et al.*: Phys. Stat. Sol. (c), 4(2007), 2227.
- (11) K. Kamei *et al.*: Phys. Stat. Sol. (a), **203**(2006), 1720.
- (12) E. R. Dobrovinskaya *et al.*: Sapphire, Springer, (2009).
- (13) Y. M. Sheu et al.: Solid State Commun., 151 (2011), 826.
- (14) N. Ishizawa et al.: Acta Crystallogr. Sec. B, 36(1980), 228.

安達正芳